

tSML - Abdeckung für Modul 19"/0.5HE gerade



tSML - tde Semi Modular Link

tSML ist ein modular aufgebautes Verkabelungssystem, das aus zwei Kernkomponenten besteht: Modul und Trunkkabel. Es handelt sich hierbei um vorkonfektionierte getestete Systemkomponenten, die vor Ort insbesondere in Rechenzentren eine Plug & Play Installation innerhalb kürzester Zeit ermöglichen. Die LWL und TP Module können mit ihren Abmessungen von 19 " 0,5HE zusammen innerhalb einer Höheneinheit mit sehr hoher Portdichte kombiniert eingesetzt werden. Bis zu 96x LWL Duplex bzw. 48x RJ45 Ports sind so auf 1HE möglich. Das Herz des Systems sind die rückseitigen MPO/ MTP[®] und Telco Steckverbinder, über die mindestens 6 Ports mit 10GbE bzw. GbE Performance auf einmal verbunden werden können.

Zur Abdichtung des geraden Moduls 19"/0.5HE.



tde[®] trans data elektronik GmbH

Hausanschrift:

Lingener Str. 2
D-49626 Bippen/Ohrte
Tel.: +49 5435 9511 0
Fax.: +49 5435 9511 32

Vertriebsbüro:

Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46
D-44135 Dortmund
Tel.: +49 231 914 36 99
Fax.: +49 231 914 31 29

info@tde.de | www.tde.de

tSML - Abdeckung für Modul 19"/0.5HE gerade

Technische Daten

Material	Edelstahl
Maße	Tiefe: 11 cm
Befestigung	mittels beigelegter Schrauben
	QS-Managementsystem nach ISO 9001, ISO 14001 und TL 9000

Artikelvarianten & Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
TSML-M-19/0.5HE-CO	tSML - Abdeckung für Modul 19"/0.5HE gerade
TSML-M-19/0.5HE-KB	tSML - Modul 19"/0.5HE gerade unbestückt ohne Abdeckung f. 4x LWL Teilfrontplatten o. 4x RJ45 DC 6er
TSML-M-BLIND	tSML - Blindplatte Snap-In für Modul 19"/0.5HE